

安全快速入门

启用安全功能时需要考虑以下因素：

- 安全启动
- 平台安全（Qualcomm 受信任执行环境 (QTEE)、TrustZone 安全应用程序及 Hypervisor）
- HLOS 安全（SELinux、FDE/FBE、Keymaster、验证启动）
- 内容保护（PlayReady、Widevine、DRM 及 HDCP）
- 生物特征识别（指纹、安全摄像头）

主要工作

- ☐ 审核安全功能
☐ 配置和熔断安全熔丝
☐ 为映像签名
☐ 调试安全设备
☐ 映射安全外设
- ☐ 配置密钥
☐ 开发/集成安全应用
☐ 配置 HLOS 安全
☐ 运行认证测试集

| 工作 | 工作子项 | 资源 | 产品阶段 | | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|--|------|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 评估 | 设计 | 开发 | 系统 | 集成 | 验证 | 认证 | 部署 |
| 审核安全功能 | 审核安全功能和发布计划 | 安全概述* 软件发布计划* | • | | | | | | | |
| | 审核功能定义和性能指标 | 80-P9301-70 Design Review Questionnaire | • | | | | | | | |
| 配置和熔断安全熔丝 | 评估熔丝配置 | 熔丝配置* 启用安全启动* | • | • | | | | | | |
| | 熔断工程机和量产机上的熔丝 | 80-NM248-3 Fuse Blowing | | | | • | | | | • |
| 为映像签名 | 创建本地密钥对进行签名，或使用 QTI 根 | 启用安全启动* | | | • | • | | | | |
| | 验证签名工具 | | | | • | • | | | | |
| | 为生产映像签名 | 80-NM248-1 Image Signing | | | | • | • | | | • |
| 调试安全设备 | 在工程机上启用调试策略 | 80-NV396-72 Debug Policy Overview | | | | • | • | | | |
| | 验证安全调试 | 80-NM248-6 Debug Policy Tool | | | | | | • | | |
| 映射安全外设 | 为 SPI、UART、I2C 设备配置模式和所有权 | 外设概述* | | | | • | | | | |
| 配置密钥 | 配置存储密钥 (RPMB) | 80-P8327-1 RPMB Security | | | | • | | | | • |
| | 配置 DRM 密钥 (Widevine、PlayReady、HDCP) | 80-P1824-1 Provisioning Encryption Tool | | | | | | | | |
| | | 80-N9124-1 DRM Key Provisioning | | | | | | | | |
| | | 80-NM248-5 Encryption Key Provisioning | | | | | | | | • |
| | 配置 HLOS 密钥 (Keymaster、Verity) | 80-N3279-1 PlayReady DRM User Guide 80-N9340-1 Widevine DRM 80-NU861-1 Android Security Features | | | | | | | | • |
| 开发/集成安全应用 | 审核 QTEE API、编译环境和安全应用指南 | QTEE 用户指南* | | • | • | | | | | |
| | 指纹 | 80-NV103-1 3rd Party Fingerprint Integration | | • | • | • | • | • | | |
| | 安全摄像头 | 80-P2888-5 Secure Camera User Guide | | • | • | • | • | • | | |
| | 支付 | 80-P7202-15 QPay Integration | | • | • | • | • | • | | |
| | DRM (Widevine、PlayReady) | 80-N9340-1 Widevine DRM 80-N3279-1 PlayReady DRM User Guide | | • | • | • | • | • | | |
| 配置 HLOS 安全 | FDE、FBE、SELinux 策略 | 80-NU861-1 Android Security Features | | • | • | • | • | • | | |
| 运行测试集 | 运行 CAVP、FIPS、GTS、CTS、VTS 认证测试 | 80-NR875-6 FIPS Compliant Modules | | | | | | • | • | |

* 参见芯片特定的文档



| | SDM630/ SDM660 | SDM636 | SDM670/ SDM710 | SDM845 | SM6150 | SM8150 |
|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 安全概述 | 80-P2484-65 | 80-P2484-65 | 80-PD126-3 | 80-P9301-27 | 80-PG596-40 | 80-PF777-12 |
| 软件发布计划/功能 规范 | 80-P8754-61 | 80-PD860-1 | 80-PD126-29 | 80-P9301-87 | 80-PG596-1 | 80-PF777-2 |
| 熔丝配置 (QFPROM 编程参考指南) | 80-P7865-97 80-P7747-97 | 80-PD860-97 | 80-PB873-97 | 80-P6348-97 | 80-PG427-97 | 80-PD867-97 |
| 启用安全启动 | 80-P8754-68 | 80-P8754-68 | 80-PD126-20 | 80-P9301-4 | 80-PG596-42 | 80-PF777-9 |
| 外设概述 | 80-P8754-4 | 80-P8754-4 | 80-PD126-5 | 80-P9301-19 | 80-PG596-21 | 80-PF777-6 |
| QTEE 用户指南 | 80-NH537-2 | 80-NH537-2 | 80-NH537-4 | 80-NH537-4 | 80-NH537-4 | 80-NH537-4 |

工具



| 工具 | 用途 | 资源 |
|--------------|--------------------|---|
| Seclmage | 提供用于映像签名的服务 | Sectools: Seclmage Tool User Guide (80-NM248-1) |
| FuseBlowing | 用于配置和生成熔丝熔断数据 | Sectools: FuseBlower Tool User Guide (80-NM248-3) |
| DebugPolicy | 在安全设备上启用调试 | Sectools: Debug Policy User Guide (80-NM248-6) |
| KeyProvision | 提供安全服务，用于启用和配置加密密钥 | Sectools: KeyProvision Tool User Guide (80-NM248-5) |
| CASS | 在线签名系统 | CASS 用户指南 • Windows (80-N7185-3) • Linux (80-N7185-4) |

提示



- 使用三种证书进行映像鉴权和签名 – 根 CA、证明 CA 和证明
- RSAPSS、SHA256/Exp 65537 是为映像签名的首选方法。不再支持 PKCS
- sampleapp 源代码示例非常适合作为开发定制安全应用的出发点
- 在 QTEE 5 中，通过应用元数据文件配置用于安全应用的堆和堆栈内存大小
- 内联加密引擎为 Android 全磁盘加密和基于文件的加密提供优化性能
- 独立安全处理器子系统 (SPU) 为 Keymaster 操作提供增强安全功能

请求支持



1. 在 Salesforce 用例管理系统中创建支持请求: <https://createpoint.qti.qualcomm.com>。
2. 为安全相关问题选择以下问题区域 (PA) 代码:
 - 问题区域 1 (PA1) – BSP/HLOS
 - 问题区域 2 (PA2) – 安全
3. 提供关于问题的详细说明。务必包含以下信息:
 - 转储及与转储匹配的符号文件 (vmlinux、TrustZone 和 ELF 文件)
 - 测试场景、问题的出现频率，以及是否能够复现
 - 首次上报问题时的软件编译信息

联系我们

限制分发: 未经 Qualcomm 配置管理部门的明确批准，不得向 Qualcomm Technologies, Inc. 或其关联公司的员工之外的任何人分发。本文中提到的所有 Qualcomm 产品是 Qualcomm Technologies, Inc. 和/或其子公司的产品。Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 在美国及其他国家/地区所注册的商标。其他产品和品牌名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。本技术资料可能受美国和国际出口、再出口或转让（统称“出口”）法律的约束。严禁违反美国和国际法律。